

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 921 168 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
09.06.1999 Patentblatt 1999/23

(51) Int. Cl.⁶: C09D 163/10, C09D 4/06,
C08F 299/02

(21) Anmeldenummer: 98120366.4

(22) Anmeldetag: 28.10.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 02.12.1997 DE 19753322

(71) Anmelder:
BASF AKTIENGESELLSCHAFT
67056 Ludwigshafen (DE)

(72) Erfinder:
• König, Rainer Dr.
67061 Ludwigshafen (DE)
• Paulus, Wolfgang Dr.
55128 Mainz (DE)
• Reich, Wolfgang Dr.
67133 Maxdorf (DE)
• Beck, Erich Dr.
68526 Ladenburg (DE)
• Wolf, Lothar
02991 Torno (DE)

(54) Strahlungshärtbare Massen auf Basis von Epoxid(meth)acrylaten

(57) Gemisch von Acryl- oder Methacrylverbindungen, enthaltend 40 bis 95 Gew.-% Epoxid(meth)acrylate, bezogen auf die Gesamtmenge der Acryl- oder Methacryl-verbindungen, gekennzeichnet dadurch, daß das Gemisch erhältlich ist durch ein Verfahren mit den Verfahrensschritten

- a) Veresterung von Hydroxyverbindungen mit Acrylsäure oder Methacrylsäure
- b) danach gegebenenfalls Zusatz weiterer Acrylsäure oder Methacrylsäure und
- c) anschließende Umsetzung der überschüssigen Acrylsäure oder Methacrylsäure mit Epoxiden in Gegenwart des Veresterungsprodukts von a)

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gemisch von Acryl- oder Methacrylverbindungen, enthaltend 40 bis 95 Gew.-% Epoxid(meth)acrylate, bezogen auf die Gesamtmenge der Acryl- oder Methacryl-verbindungen, gekennzeichnet dadurch, daß das Gemisch erhältlich ist durch ein Verfahren mit den Verfahrensschritten

- a) Veresterung von Hydroxylverbindungen mit Acrylsäure oder Methacrylsäure
- b) danach gegebenenfalls Zusatz weiterer Acrylsäure oder Methacrylsäure und
- c) anschließende Umsetzung der überschüssigen Acrylsäure oder Methacrylsäure mit Epoxiden in Gegenwart des Veresterungsprodukts von a)

[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der Gemische und strahlungshärtbaren Massen, welche die Gemische enthalten.

[0003] Strahlungshärtbare Massen auf Basis von Epoxid(meth)acrylaten sind bekannt. Da die Viskosität der Epoxid(meth)acrylate sehr hoch ist, werden häufig sog. Reaktivverdünnner (niedrig-viskose, strahlungshärtbare Verbindungen) zugesetzt, um einen für die Anwendung, z.B. als Beschichtungsmasse, erforderlichen guten Verlauf zu erreichen. Gewünscht ist, die Menge an Reaktivverdünnern gering zu halten. Strahlungshärtbare Massen auf Basis von Epoxid(meth)acrylaten führen im allgemeinen zu harten, aber auch spröden Beschichtungen. Eine erhöhte Flexibilität und Elastizität neben einer hohen Härte wäre daher vorteilhaft.

[0004] Aus EP-A-126 341 und EP-A-127 766 sind Verfahren zur Veresterung von Acrylsäure oder Methacrylsäure mit Hydroxylverbindungen bekannt, bei denen die Acrylsäure oder Methacrylsäure im Überschuß eingesetzt wird. Die überschüssige (Meth)acrylsäure wird nicht entfernt, sondern mit Epoxiden umgesetzt. Das erhaltene Gemisch enthält daher untergeordnete Mengen an Epoxid(meth)acrylaten. Zweck des Verfahrens ist, (Meth)acrylsäure möglichst vollständig umzusetzen und eine notwendige Aufarbeitung zur Entfernung der (Meth)acrylsäure zu vermeiden.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war demgegenüber, strahlungshärtbare Massen auf Basis von Epoxid(meth)acrylaten zur Verfügung zu stellen, wobei diese strahlungshärtbaren Massen eine möglichst geringe Viskosität aufweisen und Beschichtungen mit hoher Härte und guter Elastizität ergeben.

[0006] Demgemäß wurde das oben definierte Gemisch, ein Verfahren zu seiner Herstellung und strahlungshärtbare Massen, welche das Gemisch enthalten, gefunden.

[0007] Das erfindungsgemäße Gemisch enthält 40 bis 95 Gew.-%, bevorzugt 50 bis 95 Gew.-%, besonders

bevorzugt 60 bis 95 Gew.-%, und ganz besonders bevorzugt 70 bis 95 Gew.-% Epoxidacrylate oder Epoxidmethacrylate (kurz Epoxid(meth)acrylate), bezogen auf die Gesamtmenge der Acryl- oder Methacrylverbindungen.

[0008] Statt 95 Gew.-% kann der maximale Gehalt an Epoxid(meth)acrylaten in den vorstehend angegebenen Gewichtsbereichen auch 90 Gew.-%, insbesondere 85 oder 80 Gew.-% betragen.

[0009] Als Epoxid(meth)acrylat gilt dabei eine Verbindung, die mindestens ein Umsetzungsprodukt einer Epoxidgruppe mit Acrylsäure oder Methacrylsäure enthält.

[0010] Das erfindungsgemäße Gemisch ist erhältlich durch das eingangs definierte Verfahren mit den Verfahrensschritten a) bis c).

[0011] Es handelt sich vorzugsweise um ein Eintopfverfahren, d. h. um ein Verfahren bei dem die Zwischenprodukte nicht isoliert werden.

[0012] Im Verfahrensschritt a) werden Hydroxylverbindungen mit Acrylsäure oder Methacrylsäure vorzugsweise im molaren Überschuß der Säure bezogen auf die Mole Hydroxygruppen verestert. Bevorzugt ist Acrylsäure.

[0013] Bei den Hydroxylverbindungen kann es sich z.B. um 1 bis 10 wertige, bevorzugt 1 bis 6 wertige, besonders bevorzugt 1 bis 5 wertige Alkohole handeln.

[0014] In Betracht kommen z.B. Monoalkohole mit 1, vorzugsweise 4 bis 20-C-Atomen, insbesondere Alkanole z.B. Butanol, 2-Ethylhexanol, Laurylalkohol, Cyclohexanol, Trimethylcyclohexanol, 2 Methyl-3-phenylpropanol, oder Alkoxylierungsprodukte, insbesondere Ethoxylierungs bzw. Propoxylierungsprodukte der Monoalkohole mit bis zu 10 Mol Ethylenoxid, Propylenoxid oder deren Gemische, bezogen auf 1 Mol Monoalkohol.

[0015] In Betracht kommen insbesondere auch mehrwertige Alkanole mit 2 bis 20 C-Atomen und 2 bis 6, vorzugsweise 2 bis 4 Hydroxylgruppen, sowie Alkoxylierungsprodukte, insbesondere Ethoxylierungs- bzw. Propoxylierungsprodukte dieser Alkanole mit bis zu 20 Mol, vorzugsweise bis zu 10 Mol besonders bevorzugt bis zu 5 Mol Alkylenoxid, z.B. Ethylenoxid, Propylenoxid oder deren Gemische bezogen auf 1 Mol des mehrwertigen Alkanols.

[0016] Genannt seien z.B. Ethylenglycol, Propylenglycol, Butandiol 1,4, Pentandiol 1,5, Neopentylglycol, Hexandiol-1,6, 2-Methylpentandiol 1,5, 2 Ethylbutandiol 1,4, Triole wie Glycerin, Trimethylolpropan, Trimethylolethan, Trimethylolbutan, Tetraole wie Pentaerythrit, Pentaole und Hexaole, z.B. Di-Trimethylolpropan und Di-Pentaerythrit, sowie die entsprechend Ethoxylierungs- bzw. Propoxylierungsprodukte dieser Alkohole.

[0017] Als Hydroxylverbindungen kommen auch Polyesterpolyole in Betracht, wie sie durch Umsetzung der vorstehenden mehrwertigen Alkohole, insbesondere von Diolen mit Polycarbonsäuren, insbesondere Dicarbonsäuren erhältlich sind.

[0018] Die Hydroxylverbindungen werden in Verfahrensschritt a) mit vorzugsweise mindestens 90 Mol %, besonders bevorzugt mit mindestens 110 Mol % Acrylsäure oder Methacrylsäure, bezogen auf die vorhandenen Mole OH-Gruppen der Hydroxylverbindungen verestert. Bevorzugt wird die Veresterung in Gegenwart eines sauren Veresterungskatalysators, in Gegenwart eines Kohlenwasserstoffs, der mit Wasser ein azeotropes Gemisch bildet und in Gegenwart eines Polymerisationsinhibitors durchgeführt.

[0019] Als saure Veresterungskatalysatoren dienen z.B. handelsübliche anorganische oder organische Säuren oder saure Ionenaustauscher, wobei Schwefelsäure und p-Toluolsulfonsäure bevorzugt sind. Sie werden im allgemeinen in Mengen von 0,1 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das zu veresterte Gemisch aus (Meth)acrylsäure und Alkohol eingesetzt.

[0020] Die Veresterung kann in Substanz (Lösungsmittelfrei) oder in einem Lösungsmittel erfolgen. Die Veresterung kann unter azeotropen Bedingungen bei erhöhter Temperatur erfolgen, im allgemeinen bei 40 bis 120°C, vorzugsweise bei 70 bis 115°C, wobei sich als Schleppmittel zur Entfernung des Reaktionswassers Kohlenwasserstoffe, wie aliphatische, cycloaliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe oder Gemische derselben, vorzugsweise solche mit einem Siedebereich zwischen 70 und 120°C, als besonders geeignet erwiesen haben.

[0021] Geeignete aliphatische Kohlenwasserstoffe sind z.B. Hexan und seine Isomeren sowie Kohlenwasserstoffgemische mit Siedebereich zwischen 60 und 95°C. Besonders bevorzugte Schleppmittel sind Cyclohexan, Methylcyclohexan und Toluol. Die Menge des zugesetzten Kohlenwasserstoffs ist unkritisch; je nach verwendeter Apparatur kann die zugesetzte Gewichtsmenge zwischen der 0,1- und 2fachen Menge des Reaktionsgemisches aus (Meth)acrylsäure und Hydroxylverbindung variieren. Besonders vorteilhaft ist ein Verhältnis Reaktionsgemisch zu Kohlenwasserstoff von 1:0,20 bis 1:0,8.

[0022] Geeignete Polymerisationsinhibitoren sind z.B. solche auf Basis ein- und mehrwertiger Phenoole wie beispielsweise p-Methoxyphenol, 2,6-Di-tert.-butyl-p-Kresol, Hydrochinonmonomethylether, Resorcinmonomethylether, ausserdem Verbindungen vom Typ des Thiodiphenylamins (=Phenothiazin) und Zinn-II-Verbindungen. Vorteilhaft sind Kombinationen aus Phenolverbindung, Phenothiazin und gegebenenfalls Zinn-II-Verbindungen. Die Verbindungen auf Phenolbasis werden vorzugsweise in Mengen von 0,05 bis 1 %, die Zinn-II-verbindung in Mengen von 0,01 bis 1 % Sn und Phenothiazin in Mengen von 0,001 bis 0,1 % eingesetzt, jeweils bezogen auf das Veresterungsgemisch aus OH-Komponente und (Meth)acrylsäure.

[0023] Nach der Veresterung kann das Lösungsmittel, z.B. der Kohlenwasserstoff, aus dem Reaktionsgemisch destillativ, gegebenenfalls unter verminderter Druck, entfernt werden. Der Veresterungskatalysator kann in

geeigneter Weise neutralisiert werden, z.B. durch Zusatz von tertiären Aminen oder Alkalihydroxyden.

[0024] Im Verfahrensschritt b) wird dann gegebenenfalls weitere Acrylsäure oder Methacrylsäure zugesetzt.

[0025] Insgesamt beträgt die Menge Acrylsäure bzw. Methacrylsäure beim erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise mindestens 120 Mol-%, besonders bevorzugt mindestens 135 Mol-% ganz besonders bevorzugt mindestens 150 Mol-%, bezogen auf die insgesamt vorhandenen Mole OH-Gruppen der Hydroxylverbindungen.

[0026] Im allgemeinen beträgt die Gesamtmenge an Acrylsäure oder Methacrylsäure maximal 400 Mol-%, insbesondere maximal 350 Mol-%, ganz besonders bevorzugt maximal 300 Mol-%.

[0027] Die Menge an Acrylsäure bzw. Methacrylsäure wird so bemessen, daß der gewünschte Gehalt an Epoxid(meth)acrylaten erreicht wird.

[0028] Die Gesamtmenge Acrylsäure bzw. Methacrylsäure kann auch bereits vollständig in Verfahrensschritt a) eingesetzt werden. Bevorzugt wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren Acrylsäure verwendet. Im Verfahrensschritt c) erfolgt dann die Umsetzung mit den Epoxiden.

[0029] Bevorzugte Epoxide haben 1 bis 5, besonders bevorzugt 1 bis 3, insbesondere 2 Epoxidgruppen. Das Molekulargewicht derartiger Verbindungen liegt vorzugsweise unter 2000 g/Mol, insbesondere unter 1100 g/Mol, und besonders bevorzugt unter 500 g/Mol. Geeignet sind insbesondere Epoxide mit einer aromatischen Gruppe, vorzugsweise einer Diphenylgruppe.

[0030] Als Epoxide kommen z.B. epoxidierte Olefine, Glycidylester von gesättigten oder ungesättigten Carbonsäuren oder Glycidylether aliphatischer oder aromatischer Polyoole in Betracht. Derartige Produkte werden im Handel in großer Zahl angeboten. Besonders bevorzugt sind Polyglycidylesterungen von Bisphenol A und Glycidylether mehrfunktioneller Alkohole, z.B. des Butandioles, des Glycerins und des Pentaerythrins. Beispiele für derartige Polyepoxidverbindungen sind [®]Epikote 812 (Epoxidwert: ca. 0,67) und Epikote 828 (Epoxidwert: ca. 0,53) und Epikote 162 (Epoxidwert: ca. 0,61) der Firma Shell.

[0031] Im einzelnen genannt seien folgende Epoxidverbindungen:

Monoepoxide

[0032]

Cyclohexenoxid, Cyclopentenoxid, 1,2-epoxy-p-vinylcyclohexan

Diepoxide

[0033]

4-Vinyl-1-cyclohexendiepoxid
 1,4 Cyclohexan dimethanol diglycidylether
 1,4 Butandioldiglycidylether
 Neopentylglycoldiglycidylether
 3-(Bis(glycidyloxymethyl)methoxy)-1,2-propandiol
 Diglycidyl 1,2,3,6-Tetrahydrophthalat
 3,4, Epoxycyclohexyl methyl-3,4 epoxy-cyclohexan carboxylat
 3,4 Epoxy-6-methylcyclohexylmethyl 3,4-6-methylcyclohexan carboxylat
 Diglycidyl-1,2, cyclohexan dicarboxylat
 Bis (3,4-Epoxy)cyclohexylmethyl adipat
 2,-(3,4-Epoxy)cyclohexyl-5,5 spiro-3,4-expoxy)cyclohexan-meta dioxan
 Bisphenol-A-diglycidylether
 Bisphenol-F-diglycidylether
 Bisphenol-H-diglycidylether

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0042] Zur Strahlungshärtung durch UV-Licht werden üblicherweise Photoinitiatoren zugesetzt.

[0043] Als Photoinitiatoren in Betracht kommen z.B. Benzophenon und Derivate davon, wie z.B. Alkybenzophenone, halogenmethylierte Benzophenone, Michlers Keton, sowie Benzoin und Benzoinether wie Ethylbenzoinether. Benzilketale wie Benzildimethylketal, Acetophenonderivate wie z.B. Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-on und Hydroxycyclohexyl-phenylketon. Anthrachinon und seine Derivate wie Methylanthrachinon und insbesondere Acylphosphinoxide wie z.B. Lucirin® TPO (2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid).

[0044] Die Photoinitiatoren, die je nach Verwendungszweck der erfindungsgemäßen Massen in Mengen zwischen 0,1 und 15 Gew. %, vorzugsweise 1 bis 10 Gew. %, bezogen auf die polymerisierbaren Komponenten, eingesetzt werden, können als einzelne Substanz oder, wegen häufiger vorteilhafter synergistischer Effekte, auch in Kombination miteinander verwendet werden.

[0045] Die erfindungsgemäßen Gemische weisen im Vergleich zu herkömmlichen Epoxid(meth)acrylat-reichen Gemischen eine niedrigere Viskosität auf. Weiterhin zeigen die mit den erfindungsgemäßen Gemischen erhaltenen Beschichtungen gute anwendungstechnische Eigenschaften, insbesondere eine gute Elastizität und Flexibilität und auch eine gute Härte.

Triepoxide

[0034]

Pentaerythrittriglycidylether

[0035] In Betracht kommen auch Polyere, bzw. Oligomere der vorstehenden Verbindungen.

30

[0036] Die Umsetzung mit den Epoxidverbindungen erfolgt bevorzugt bei 80 bis 130, besonders bevorzugt bei 90 bis 110°C und wird vorzugsweise so lange durchgeführt, bis das Reaktionsgemisch eine Säurezahl unter 10, besonders bevorzugt unter 5 mg KOH/g aufweist.

[0037] Als Katalysator für die Umsetzung in Schritt c) können z.B. quartäre Ammonium- oder Phosphoniumverbindungen verwendet werden.

[0038] Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhältlichen Gemische eignen sich insbesondere zur Verwendung als Massen, welche thermisch, bevorzugt aber durch energiereiche Strahlung gehärtet werden können.

[0039] Sie können verwendet werden als bzw. in Beschichtungsmassen, z.B. Lacken, Druckfarben oder Klebstoffen, als Druckplatten, als Formkörper, zur Herstellung von Photoresisten, in der Stereolithographie oder als Gießmassen z.B. für optische Linsen.

[0040] Zur Verwendung als oder in strahlungshärtbaren Massen können den strahlungshärtbaren Gemischen Zusatzstoffe wie Vernetzer, Verdicker, Verlaufsmittel oder Füllstoffe bzw. Pigmente etc. zugesetzt werden.

[0041] Die erfindungsgemäßen Gemische bzw. strahlungshärtbaren Massen können thermisch, vorzugsweise durch energiereiche Strahlung wie UV-Licht oder durch Elektronenstrahlen gehärtet werden.

Beispiele

I Herstellung von Acrylatverbindungen

[0046]

Gemisch 1a

Es wurden 320 g Tripropylenglykol (TPG) mit 288 g Acrylsäure verestert. Acrylsäure wurde im Überschub eingesetzt. Als Veresterungskatalysator wurde 2,5 g H₂SO₄ eingesetzt. Als Schleppmittel 203 g Methylcyclohexan. Polymerisationsinhibitoren sind 0,5 g 2,6-tert.-butyl-p-Kresol, 1,5 g p-Methoxyphenol, 0,015 g Phenothiazin, 0,5 g Triphenylphosphit, 0,5 g H₃PO₂.

Veresterungstemperatur: 109 - 114°C

Veresterungszeit: 4,5 Stunden

Danach wurde 15 g 75 %ige Tetrabutylammoniumbromidsg. zugesetzt. Jetzt wird unter Vakuum und bei 75 - 110°C das Methylcyclohexan abdestilliert. Danach wird mit 212 g Acrylsäure eine Säurezahl (SZ) von 240 eingestellt.

Die überschüssige Acrylsäure wird nun mit 540,5 g Epikote 828 (Bisphenol-A-diglycidether) umgesetzt. Temperatur: 100 - 105°C. Die Umsetzung wird solange durchgeführt bis SZ<6.

Das Endprodukt enthielt 73 Gew. % Epoxidacrylate.

Der Gehalt an Epoxidacrylaten wurde bestimmt durch die Abnahme der Säurezahl.

Gemisch 1b

Es wurden 320 g Tripropylenglykol (TPG) mit 288 g Acrylsäure verestert. Acrylsäure wurde im Überschuß eingesetzt. Als Veresterungskatalysator wurde 2,5 g H_2SO_4 eingesetzt. Als Schleppmittel 203 g Methylcyclohexan. Polymerisationsinhibitoren sind 0,5 g 2,6-tert.-butyl-p-Kresol, 1,5 g p-Methoxyphenol, 0,015 g Phenothiazin, 0,5 g Triphenylphosphit, 0,5 g H_3PO_2 . Veresterungstemperatur: 105 - 110°C

Veresterungszeit: 5 Stunden

Danach wurde 15 g 75 %ige Tetrabutylammoniumbromidsg. zugesetzt. Jetzt wird unter Vakuum und bei 75 - 110°C das Methylcyclohexan abdestilliert. Danach wird mit 223 g Acrylsäure eine Säurezahl (SZ) von 260 eingestellt.

Die überschüssige Acrylsäure wird nun mit 557 g Epikote 828 umgesetzt. Temperatur: 100 - 105°C. Die Umsetzung wird solange durchgeführt bis SZ<6.

Vergleich V1

Durch Mischen der Bestandteile wurde ein Gemisch aus 70 Gew.-% Tripropylenglycoldiacrylat (TPGDA) und 30 Gew.-% Bisphenol-A-diglycidyl-diacylat hergestellt

Gemisch 2a

Es wurden 277 g Dipropylenglykol (DPG) mit 358 g Acrylsäure verestert. Acrylsäure wurde im Überschuß eingesetzt. Als Veresterungskatalysator wurde 2,5 g H_2SO_4 eingesetzt. Als Schleppmittel 211 g Methylcyclohexan. Polymerisationsinhibitoren sind 0,5 g 2,6-tert.-butyl-p-Kresol, 1,5 g p-Methoxyphenol, 0,015 g Phenothiazin, 0,5 g Triphenylphosphit, 0,5 g H_3PO_2 . Veresterungstemperatur: 109 - 114°C

Veresterungszeit: 4 Stunden

Danach wurde 15 g 75 %ige Tetrabutylammoniumbromidsg. zugesetzt. Jetzt wird unter Vakuum und bei 75 - 110°C das Methylcyclohexan abdestilliert. Danach wird mit 188 g Acrylsäure eine Säurezahl (SZ) von 275 eingestellt.

Die überschüssige Acrylsäure wird nun mit 590 g Epikote 828 umgesetzt. Temperatur: 100 - 105°C. Die Umsetzung wird solange durchgeführt bis SZ<6.

Gemisch 2b

Es wurden 277 g Dipropylenglykol (DPG) mit 358 g Acrylsäure verestert. Acrylsäure wurde im Überschuß eingesetzt. Als Veresterungskatalysator wurde 2,5 g H_2SO_4 eingesetzt. Als Schleppmittel 211 g Methylcyclohexan. Polymerisationsinhibitoren sind 0,5 g 2,6-tert.-butyl-p-Kresol, 1,5 g p-Methoxyphenol, 0,015 g Phenothiazin, 0,5 g Triphenylphosphit, 0,5 g H_3PO_2 . Veresterungstemperatur: 105 - 110°C

Veresterungszeit: 4,5 Stunden

Danach wurde 15 g 75 %ige Tetrabutylammoniumbromidsg. zugesetzt. Jetzt wird unter Vakuum und bei 75 - 110°C das Methylcyclohexan abdestilliert. Danach wird mit 249 g Acrylsäure eine Säurezahl (SZ) von 315 eingestellt.

Die überschüssige Acrylsäure wird nun mit 729 g Epikote 828 umgesetzt. Temperatur: 100 - 105°C. Die Umsetzung wird solange durchgeführt bis SZ<6.

Vergleich V2

Durch Mischen wurde ein Gemisch aus 70 Gew.-% DPGDA und 30 Gew.-% Epa 520 hergestellt

II Anwendungstechnische Prüfung

[0047] Die Pendelhärte wurde nach DIN 53157 bestimmt und ist ein Maß für die Härte der Beschichtung. Die Angabe erfolgt in Sekunden (S), wobei hohe Werte, hohe Härte bedeuten.

[0048] Die Erichsentieftung wurde nach DIN 53156 bestimmt und ist ein Maß für die Flexibilität, Elastizität. Die Angabe erfolgt in Millimeter (mm), wobei hohe Werte, hohe Flexibilität bedeuten.

[0049] Als Maß für die Reaktivität gilt die Bandgeschwindigkeit (m/min) mit der ein Flüssiglackfilm, aufgetragen auf weißem Papier, unter einer undotierten Quecksilber-Hochdrucklampe (Leistung: 120 W/cm Lampenlänge; Lampenabstand zum Substrat 12 cm) durchfahren werden kann, um eine gegenüber dem Fingernagel kratzfeste und haftende Beschichtung zu erhalten. Die Flüssiglackfilme wurden mit einem 100 μ m-Spiralrakel aufgetragen.

35

40

45

55

5

Patentansprüche

Tabelle: Ergebnisse

Gemisch	Gew.-%Epoxid-acrylat	Viskosität (mPas)	Reaktivität (m/min)	Erreichsentfernung (mm)	Pendeldämpfung (sek)
V1*	70	7800	5	1,7	182
1a	73	5900	5	4,5	125
1b	64	4800	5	3,5	169
V2*	70	5400	5	1,5	195
2a	66	3600	5	3,1	144
2b	71	6400	5	3,4	143

* zum Vergleich

5 1. Gemisch von Acryl- oder Methacrylverbindungen, enthaltend 40 bis 95 Gew.-% Epoxid(meth)acrylate, bezogen auf die Gesamtmenge der Acryl- oder Methacryl-verbindungen, gekennzeichnet dadurch, daß das Gemisch erhältlich ist durch ein Verfahren mit den Verfahrensschritten

10 10 a) Veresterung von Hydroxylverbindungen mit Acrylsäure oder Methacrylsäure

b) danach gegebenenfalls Zusatz weiterer Acrylsäure oder Methacrylsäure und

15 c) anschließende Umsetzung der überschüssigen Acrylsäure oder Methacrylsäure mit Epoxiden in Gegenwart des Veresterungsprodukts von a)

20 2. Gemisch gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehalt an Epoxid(meth)acrylaten 70 bis 95 Gew.-% beträgt

25 3. Gemisch gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Epoxiden unter c) um Epoxide mit 2 bis 4 Epoxidgruppen handelt

30 4. Gemisch gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Epoxiden unter c) um Epoxide mit mindestens einer aromatischen Gruppe und einem Molgewicht unter 500 g/mol handelt

35 5. Gemisch gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den (Meth)acrylaten um Ester der Acrylsäure oder Methacrylsäure mit ein- bis sechswertigen Alkoholen handelt

40 6. Verfahren zur Herstellung eines Gemischs von Acryl- oder Methacrylverbindungen, enthaltend 40 bis 95 Gew.-% Epoxid(meth)acrylate, bezogen auf die Gesamtmenge der Acryl- oder Methacrylverbindungen, gekennzeichnet dadurch, daß das Gemisch erhalten wird durch die Verfahrensschritte

45 50 a) Veresterung von Hydroxylverbindungen Acrylsäure oder Methacrylsäure

b) danach gegebenenfalls Zusatz weiterer Acrylsäure oder Methacrylsäure und

c) anschließende Umsetzung mit Epoxiden

55 7. Verwendung von Gemischen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 als strahlungshärtbare Massen

8. Strahlungshärtbare Massen, enthaltend ein Gemisch gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5
9. Verfahren zur Härtung von strahlungshärtbaren Massen, dadurch gekennzeichnet, daß eine strahlungshärtbare Masse gemäß Anspruch 8 mit energiereichen Licht oder Elektronenstrahlen gehärtet wird. ⁵

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D, X	EP 0 126 341 A (BASF AG) 28. November 1984 * Seite 2, Absatz 1 * ---	1-9	C09D163/10 C09D4/06 C08F299/02
D, X	EP 0 127 766 A (BASF AG) 12. Dezember 1984 * Anspruch 1 * * Beispiele 2,3 * ---	1-9	
X	EP 0 279 303 A (BASF AG) 24. August 1988 * Beispiel 1 * ---	1-9	
X	EP 0 686 621 A (BASF AG) 13. Dezember 1995 * Seite 2, Zeile 49 - Seite 3, Zeile 37 * * Seite 3, Zeile 56 - Seite 4, Zeile 1 * ---	1-9	
X	DE 42 28 293 A (HOECHST AG) 3. März 1994 * Seite 2, Zeile 43 - Zeile 60 * ---	1-9	
X	EP 0 037 054 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 7. Oktober 1981 * Seite 7, Absatz 2 * ---	1-9	
X	EP 0 511 860 A (SERICOL LTD) 4. November 1992 * Seite 3, Absatz 1 * * Beispiel 1 * ---	1-9	RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.6) C09D C08F
X	US 5 395 900 A (LIAW DER-JAN ET AL) 7. März 1995 * Tabelle 4 * -----	1-9	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN	Abschlußdatum der Recherche 8. April 1999	Prüfer Andriollo, G	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 12 0366

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

08-04-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0126341	A	28-11-1984	DE	3316593 A		08-11-1984
EP 0127766	A	12-12-1984	DE	3316592 A		08-11-1984
EP 0279303	A	24-08-1988	DE	3704098 A		25-08-1988
			AT	75719 T		15-05-1992
			DE	3870648 A		11-06-1992
			ES	2032880 T		01-03-1993
			JP	2635347 B		30-07-1997
			JP	63196613 A		15-08-1988
			US	5096938 A		17-03-1992
EP 0686621	A	13-12-1995	DE	4420012 A		14-12-1995
			AT	163915 T		15-03-1998
			CA	2151187 A		09-12-1995
			DE	59501588 D		16-04-1998
			ES	2113138 T		16-04-1998
			JP	8157558 A		18-06-1996
			US	5602191 A		11-02-1997
DE 4228293	A	03-03-1994	EP	0585706 A		09-03-1994
			JP	6172445 A		21-06-1994
EP 0037054	A	07-10-1981	JP	1447101 C		30-06-1988
			JP	56135526 A		23-10-1981
			JP	61003816 B		04-02-1986
			CA	1202140 A		18-03-1986
			US	4397723 A		09-08-1983
EP 0511860	A	04-11-1992	DE	69212212 D		22-08-1996
			DE	69212212 T		02-01-1997
			GB	2255778 A, B		18-11-1992
US 5395900	A	07-03-1995		KEINE		

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 12 0366

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und erfolgen ohne Gewähr.

08-04-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0126341	A	28-11-1984	DE	3316593 A	08-11-1984
EP 0127766	A	12-12-1984	DE	3316592 A	08-11-1984
EP 0279303	A	24-08-1988	DE	3704098 A	25-08-1988
			AT	75719 T	15-05-1992
			DE	3870648 A	11-06-1992
			ES	2032880 T	01-03-1993
			JP	2635347 B	30-07-1997
			JP	63196613 A	15-08-1988
			US	5096938 A	17-03-1992
EP 0686621	A	13-12-1995	DE	4420012 A	14-12-1995
			AT	163915 T	15-03-1998
			CA	2151187 A	09-12-1995
			DE	59501588 D	16-04-1998
			ES	2113138 T	16-04-1998
			JP	8157558 A	18-06-1996
			US	5602191 A	11-02-1997
DE 4228293	A	03-03-1994	EP	0585706 A	09-03-1994
			JP	6172445 A	21-06-1994
EP 0037054	A	07-10-1981	JP	1447101 C	30-06-1988
			JP	56135526 A	23-10-1981
			JP	61003816 B	04-02-1986
			CA	1202140 A	18-03-1986
			US	4397723 A	09-08-1983
EP 0511860	A	04-11-1992	DE	69212212 D	22-08-1996
			DE	69212212 T	02-01-1997
			GB	2255778 A,B	18-11-1992
US 5395900	A	07-03-1995		KEINE	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)